



## 2018第三届云计算与物联网技术国际会议

尊敬的\_\_\_\_\_先生/女士，您好！

2018第三届云计算与物联网技术国际会议将于2018年07月在成都召开。

### 会议内容

#### 会议简介：

2018第三届云计算与物联网技术大会为广大计算机科学研究领域的学者、专家提供交流平台，会议组委会诚邀全球相关领域的学者、专家参加此次国际会议，就云计算与物联网技术为主题的相关热点问题探讨、交流，共同促进全球计算机科学研究的进步与发展。

大会由huiyi123平台举办，huiyi123是一个专业提供国际学术会议交流、论文发表的平台，会议接受中文和英文文章，接受摘要或全文投稿，提供30-60天快速在线出版，论文可被中国知网（CNKI）等知名检索机构检索。

**会议主题：**云计算与物联网技术

**会议时间：**2018年7月23-25日

**会议地点：**中国，成都

#### 论文出版：

所有的录用论文将由 **Science Publishing Group** 出版，录用文章出版于如下期刊：

Internet of Things and Cloud Computing (IOTCC)

ISSN Print: 2376-7715 ISSN Online: 2376-7731

International Journal of Wireless Communications and Mobile Computing (WCMC)

ISSN Print: 2330-1007 ISSN Online: 2330-1015

Science Discovery (SD)

ISSN Print: 2331-0642 ISSN Online: 2331-0650

(以上合作期刊可被中知网及部分国外的检索机构检索，如WorldCat, Electronic Journals Library, Zeitschriftendatenbank, EZB, Academickeys, ResearchBib, Polish Scholarly Bibliography, Wissenschaftszentrum Berlin等)

会后每篇文章将寄送两本纸质版给国内投稿作者。

### 会议门票

A票：2200元

参会+版面费+会议资料+礼品+旅游

B票：2600元

参会+版面费+会议资料+礼品+旅游+午餐+欢迎晚宴

C票：1400元

参会+版面费+会议资料+礼品+旅游+午餐+欢迎晚宴

D票：1800元

参会+会议资料+礼品+旅游+午餐+欢迎晚宴

